

出展社 招待枠 特典付き ご案内状



高機能素材 Week 内

# 第10回 接着・接合 EXPO 大阪

— Adhesion & Bonding Expo —

2026 5/13 水 ~ 15 金 10:00~17:00 インテックス大阪 主催: RX Japan合同会社

同時開催

New **マテリアルDX展**  
高機能セラミックス展

New **猛暑テック**  
塗料・塗装設備 EXPO

**高機能フィルム展**  
サステナブルマテリアル展

**高機能プラスチック展**  
リサイクルテックジャパン

**高機能金属展**  
Photonix



※前回東京展の様子

## 事前の来場登録が必須です (無料)

本状では展示会場へご入場いただけません。  
ご来場前に必ず「来場登録」をお願いします。



1 左記二次元コードより来場登録



2 発行されたバッジデータを  
カラー印刷して会場へ



3 来場者バッジ提示で  
そのまま展示会場に入場



## 接着剤・接合機・締結技術などが出展!



### 出展製品

- ◆ 異種材料接合
- ◆ 表面処理技術
- ◆ 塗布装置・ディスペンサー
- ◆ 接着剤・粘着テープ
- ◆ 拡散接合・超音波溶着
- ◆ レーザー溶接



…など

特別クーポン

## 出展社 招待特典 500円分ランチ引換券

本案内状をインフォメーションカウンターでご提示ください

有効期間 2026年5月13日水~15日金

会場 インテックス大阪

対象店舗 展示ホール内 キッチンカー・売店  
(展示ホール外のレストラン、売店では利用できません)



※1名様1回まで / 来場者向け特典のため、出展社の方はご利用いただけません